**文章编号:** 0258-7025(2008)04-0620-05

# 铜合金表面激光原位制备颗粒增强 钴基合金涂层组织

李慧莉1 陈岁元2 刘大亮2 刘常升2

(东北大学<sup>1</sup>研究院,<sup>2</sup>材料与冶金学院, 辽宁 沈阳 110004)

**摘要** 采用含有一定量纳米铝粉的钴基合金粉末作为涂层原材料,在结晶器用 Cu-Cr 合金表面利用激光搭接原位 反应制备陶瓷相颗粒增强钴基合金涂层。通过金相显微镜、X 射线衍射(XRD)仪、扫描电镜和显微硬度实验等分 析手段对实验制备样品涂层的结构和形成机制进行了研究。结果表明,在优化了的激光制备工艺参数(电流 175 A,频率15 Hz,脉宽3 ms,速度4.0 mm/s)及搭接率在 20%~25%时,在 Cu-Cr 合金表面制备出了陶瓷相颗粒 增强钴基合金涂层。Co 基合金涂层和基体间形成了界面的冶金结合。涂层中原位生成了陶瓷相颗粒,最大颗粒 的粒径在3 μm左右,多数为细小且呈弥散分布的近似球形颗粒,起到了增强基体的作用。Co 基合金的主要结晶方 式是以原位生成的陶瓷相为中心,带动周围 Co 基合金液体结晶,反过来结晶后的合金对陶瓷相进行包裹,控制了 陶瓷相的聚合,并使其弥散分布、颗粒细小化。Cu-Cr 合金表面涂层的平均显微硬度由基体表面的 94HV 增到了 300HV。

关键词 激光技术;脉冲激光;Co基合金;原位生成;陶瓷相 中图分类号 TG 113.1;TG 174.2 文献标识码 A

# Ceramic Phase Reinforcing Co-Alloy Coating with Laser Inducing In-Situ Synthesis on the Surface of Copper Alloy

Li Huili<sup>1</sup> Chen Suiyuan<sup>2</sup> Liu Daliang<sup>2</sup> Liu Changsheng<sup>2</sup>

(<sup>1</sup>Research Academy, <sup>2</sup>School of Materials & Metallurgy, Northeastern University, Shenyang, Liaoning 110004, China)

Abstract Using Co-based alloy coating powder containing certain amount of nano-Al powder, the ceramic phase reinforcing Co-based alloy coating was produced by pulse laser overlapping in-situ synthesis on the surface of Cu-Cr alloy for crystallizer. The structure and forming mechanism of the coating were studied by means of optical microscope , X-ray diffraction (XRD), scan electronic microscope and micro-hardness tester. The results show that the ceramic phase reinforcing Co-based alloy coating is produced on the surface of Cu-Cr alloy and the interface get metallurgical bonding between the Co-based alloy coating and Cu-Cr alloy substrate by using the optimized technological parameters of laser (current of 175 A, frequency of 15 Hz, pulse width of 3 ms, scan rate of 4.0 mm/s) and overlapping rate ( $20\% \sim 25\%$ ). The maximal size of the ceramic particles by in-situ synthesized is about 3  $\mu$ m. Most of the ceramic particles are regular shape as ball and dispersive distribution. The principle of the Co-based alloy enwrapps the ceramic phase. This process controls the aggregation of the ceramic phase, which causes the particles dispersive and small. The hardness of Co-based alloy coating (300HV) was improved obviously compare with that of Cu-Cr alloy substrate (94HV).

Key words laser technique; pulsed laser; cobalt-base alloy coating; in-situ synthesized; ceramic phase

收稿日期:2007-11-06; 收到修改稿日期:2008-02-04

**基金项目**:国家自然科学和宝钢联合基金(50574020),中国博士后科学基金(20060390298)和辽宁省新材料重点实验室开放基金资助项目。

作者简介:李慧莉(1963—),女,辽宁人,工程师,主要从事材料微结构研究与表征工作。E-mail:lihuilineu@sina.com

# 1 引 言

铜合金具有良好的导热性能,常常用来制备结 晶器等重要的导热部件。但因铜合金表面耐磨抗腐 蚀性较差,易造成铜板表面的磨损<sup>[1]</sup>,出现热裂纹、 热变形等弊端,所以在实际应用中根据工况要求需 对铜合金表面进行功能涂层的制备。在铜合金表面 采用电镀、化学镀和热喷涂等表面改性技术已制备 出抗热耐磨涂层,但也存在着涂层与基体结合不牢 固、使用过程中容易出现脱落等问题<sup>[2~4]</sup>。在高温、 高腐蚀和高摩擦的恶劣工作条件下,铜合金表面涂 层的制备还需要研究新的制备技术。

激光表面工程技术利用激光高能量密度和高方 向性、功率输出可控性以及处理区域可选择性等优 点,在材料表面制备出了许多功能涂层,是近十几年 来迅速发展的材料表面新技术<sup>[5~8]</sup>。但是由于铜合 金的导热性能良好、比热容小、浸湿性能差、表面有 坚硬的氧化膜等,在激光制备涂层过程中,涂层难以 和铜合金基体形成冶金结合,而且涂层中仍然存在 裂纹和气孔等缺陷<sup>[9~11]</sup>。如何解决这些问题需要 在涂层组织结构和激光制备工艺方面进行系统研 究。

本文采用脉冲激光诱导搭界原位制备钴基合金 涂层的新方法,通过在以 Co 为主体的涂层原材料 中添加 Ni,Cr,Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 和 纳米 Al 粉等,可以在涂层 内部形成多种固溶强化相,再利用纳米 Al 粉自燃 性,在粉末内部提供能量,促进激光搭界原位制备钴 基合金涂层的进行。

# 2 研究方法

#### 2.1 实验样品涂层的制备

实验材料的基体是用于连铸结晶器的 Cu-Cr 合金,尺寸为 20 mm×15 mm×8 mm。样品在砂纸 上打磨,露出新鲜表面,同时在样品表面磨出毛面, 加大预涂粉末与铜合金基体间的结合力。利用超声 波+丙酮,将样品表面的杂质清洗干净;在室温下再 将样品放入 70~80 g/L的 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 溶液中活化0.5 ~1 min;水洗干燥后待用。

本实验设计的表面涂层的化学成分如表 1 所示。把涂层合金粉在球磨机上球磨10 h后,按一定比例与黏结剂混合成涂料,再将涂料均匀地涂在铜合金样品表面,在干燥皿中放置 13~15 h后,用砂纸打平涂层至厚度约达0.5 mm,制成预制备涂层。

采用 JHM-1GY-400 型 YAG 固体激光器,根据

单道实验选择的优化的激光参数:电流175 A,脉宽 3 ms,频率15 Hz,扫描速度4.0 mm/s。分别研究搭 接率在 20%~25%和 35%~40%条件下制备涂层 的组织和性能。

表1 涂层的化学成分(质量分数,%)

Table 1 Chemical composition of powder

(mass fraction, %)

Со	Ni	С	Si	Fe	W	Cr	Al (nano)	MgO	$Y_2O_3$
Bal	20	1	3	10	5	15	0.25	0.1	1

## 2.2 样品的表征方法

用砂轮切割机沿激光扫描的垂直方向切取横截 面制取金相样品。经砂轮机打平后,再镶嵌、磨制、 抛光和腐蚀制备成分析样品。采用 Olympus 金相 显微镜对制备后的样品横截面进行显微组织形貌观 察和分析;采用 Super Scan SSX-550 型扫描电子显 微镜进行显微组织形貌观察和微区元素成分分析; 采用 40MVD 显微维氏硬度计测量显微硬度,沿梯 度涂层厚度方向分布,载荷为25g,加载时间为 10s;利用 X 射线衍射(XRD)仪做物相分析。

# 3 实验结果与分析

# 3.1 激光原位反应搭接制备涂层

图 1 是实验样品搭接处的扫描电镜形貌图。图 1(a)为涂层与基体区域的微观结构,可以看到,在基 体与涂层之间,有一结构致密、不含陶瓷相的约 3 μm厚的涂层。而在靠近界面层的涂层发现有颗



#### 图 1 样品涂层搭接处表面形貌。(a) 靠近基体区域; (b) 远离基体区域

Fig. 1 Appearance of overlapping of the coating.(a) near to the substrate; (b) far from the substrate

粒生成。这是因为由于基体铜合金对界面层区域的 散热最快,当激光的能量把涂层熔化时,基体表面微 区熔化与涂层形成扩散层,在激光的快速凝固作用 下,晶粒来不及长大,仅仅以微小晶粒密排的形式组 合在一起形成了超细组织结构。而在涂层与铜合金 基体结合界面处,形成了很薄的一层"无结构"组织。 这是由于当激光的能量把涂层熔化时,基体表面微 区熔化与涂层形成扩散层,在激光的快速凝固作用 下,涂层底部温度梯度G很高,生长速度R几乎接近 于零,这样 G/R 很大,固液界面以低速平面晶的方 式生长,最终在熔池底部与基体的结合区出现"无结 构"(无微观偏析的组织)<sup>[12]</sup>。在涂层中,由于这一 密排层对热量散失的阻碍作用,凝固速度相对较慢, 为元素的扩散和陶瓷相的聚集长大提供了冶金条 件,出现了小块的陶瓷相及富 Co 区(图1(b))。

图 2 是样品涂层主体能量区域(非搭接区)涂层 金相形貌。其中图 2(a)为涂层的宏观形貌,图 2(b) 为基体热影响区形貌。可以看出涂层与铜基体形成 了冶金界面,在贴近基体的涂层区域内是细小的晶 粒,基体内的晶界被阻断在交界处。在铜合金基体 的热影响区内可以发现,在大块的铜合金晶粒内部 有规则条纹状的亚晶界出现,方向性强。这是由于 涂层中的热量由涂层向铜基体内扩散作用的结果。 搭接后多次的热量流动也促进了在某些缺陷处亚晶 界的出现。



### 图 2 样品涂层主体能量区域涂层形貌。(a)涂层的 宏观形貌;(b)热影响区形貌

Fig. 2 Macroscopic appearance of main energy area of the coating. (a) macroscopic appearance of interface layer; (b) appearance of heat effect area

#### 3.2 界面冶金结构和涂层颗粒的相组成

激光原位反应搭接制备涂层希望形成界面冶金 结构,是确定制备涂层与基体结合性能的最重要因 素。在涂层成分中,Co和Cr是涂层的主要元素, Cu是基体元素,可以通过它们在涂层中的分布分析 界面的形成与结构。从涂层到基体的Co,Cu和Cr 三个主体元素线扫描分析结果如图3所示。图3 (a)为 Co,Cu 的线扫描分布,图 3(b)为 Cr 的线扫描。从图中可以看出,成分在界面区域变化大,Co 元素含量陡降,同时 Cu 含量直线上升,而 Cr 表现 为一定的梯度降,且趋势缓慢。Cu 与 Co 之间的互 溶性小,不易形成合金,因而在界面的两侧有明显的 分界面,涂层 Co 元素与基体 Cu 元素扩散很少。作 为加强 Co 基合金硬度的 Cr,在经过分界面时比 Co 元素下降缓慢,呈一定的梯度降。这是由于在涂层 内部 Cr 可以和多种元素形成合金或陶瓷相,而稳定 存在于涂层内部,同时在另一侧,基体本身就是 Cu-Cr 合金,有利于其扩散进行,涂层中另一主要元素 Ni 与基体的 Cu 和涂层中的 Co 可以形成固熔体合 金,共同促进了冶金界面的形成。



图 3 主体合金元素成分的线扫描。(a) Co,Cu;(b) Cr Fig. 3 Line scanning of the main elements. (a) Co,Cu; (b) Cr

Co 基合金具有较好的高温耐磨和耐蚀性能。 实验希望通过设计化学元素组成,利用激光优化制 备技术在涂层形成过程中原位生成陶瓷相颗粒增强 的复合组织结构,达到改善制备涂层的综合性能的 目的。从图 1 可以看出,在脉冲激光扫描速度为 4 mm/s,脉宽为3 ms,频率为15 Hz,电流为175 A 等参数下,涂层中原位生成了分散性较好的陶瓷相 颗粒。最大颗粒的粒径在3 μm左右,多数为细小且 呈弥散分布的近似球形颗粒,起到了增强基体的作 用。在界面和过渡区没有出现陶瓷相颗粒,有利于 提高涂层和基体的结合强度。图 4 是涂层的 X 射 线衍射分析结果。涂层中的基体合金为高温下生成 的 Co<sub>25</sub> Cr<sub>25</sub> W<sub>8</sub>C<sub>2</sub> 相,生成的 颗粒 相有:Cr<sub>23</sub> C<sub>6</sub>, WC<sub>1-x</sub>, Ni<sub>2</sub>Fe<sub>13</sub>和 CoC<sub>x</sub>。CoC<sub>x</sub> 的出现与渗碳体的形 成类似,加入 C 粉时的质量虽然少,但是由于其自 身的原子量小,这样 C 的摩尔分数高,可以与 W, Cr,Si 等形成碳化物。由于其原子半径小,液态条 件下可以进入 Co 晶格。在激冷的条件下,C 原子没 有充分的时间从 Co 晶格中排出,被挤在中间引起 Co 的晶格畸变,起到固溶强化的作用。而陶瓷相的 原位生成,得益于在涂层粉末中加入了纳米铝粉的 作用。纳米铝粉由于表面活性高,在激光热作用下, 与涂层中的氧原子发生反应产生了化学热量,弥补 了由于铜合金基体的导热快造成的能量损失,有利 于陶瓷相颗粒增强复合组织结构涂层的形成<sup>[12]</sup>。



图 4 涂层的 X 射线衍射图 Fig. 4 XRD of coating

涂层合金粉中加入 Ni 粉,调整 Co 基涂层的膨 胀系数,使其和基体的膨胀系数尽量接近,从而减少 由于组织结构差异较大形成的应力而带来裂纹;预 制的粉末中加入 MgO。由于激光熔覆工艺本身的 特点,MgO 具有优良的导热性能,能够提高涂层的 冷却速度,有利于形成细晶组织结构,组织细化的同 时,引起了相应的硬度、强度的提高。加之 MgO 具 有高温稳定性能,在熔池中不容易分解,起到了弥散 强化的作用。而稀土氧化物 Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的加入改变了冶 金凝固的过程中基体和涂层的膨胀系数,明显改善 金属和金属合金的组织性能,起净化涂层合金的作 用,减少了制备过程中的开裂问题。

# 3.3 反应搭接率对涂层的影响

在搭界扫描过程中,会在涂层内部出现能量弱 区和主体能量区,如图 5 所示。搭接率的设计对涂 层的质量有重要影响:1)搭接率过小将导致在搭接 处铜合金基体的裸露,涂层没有完全覆盖基体表面; 2)搭接率过大会导致在搭接处能量补充过大,甚至 超过光斑的主体能量,造成热量停留时间长,引起陶 瓷相团聚和大面积的富 Co 区和 Cu 的严重扩散。



图 5 搭接扫描涂层各能量区域示意图 Fig. 5 Varied energy areas in the coating of overlapping scanning



图 6 搭接率为 35%~40%时涂层的组织照片。 (a) 铜严重扩散;(b) 搭接处富 Co 区

Fig. 6 Surface morphologies of the sample with  $35\% \sim 40\%$  overlapping rate. (a) copper diffuse; (b) Co rich area in the overlapping

图 6 是在其他激光制备参数不变,搭接率为 35%~40%时制备涂层的搭接组织照片。其中图 6 (a)是铜严重扩散的形貌,可以清晰地辨别出灰、白 相间的条纹,并且有不同程度的弯曲,在涂层内部也 出现了一定的灰白相间且有一定弯曲的条纹。而图 6(b)中的 2 处是富 Co 区的形貌,是在激光制备过 程中,Co 的单质液滴及以 Co 为主要元素的合金在 液态环境下大量聚集而形成;3 处为富 Cu 区,被富 Co 区包裹。这样的组织结构的涂层的硬度低,平均 在 150HV 左右。富 Co 区的产生主要有两种原因: 1) 在混粉过程中,粉末没有被混合均匀,在微小区 域内存在有大量的 Co 粉单质,而在经过激光烧结后,周围的其他元素没有足够的量和时间与其反应 生成新的相;2)粉末配比时,因为要考虑到裂纹、气 孔的其他缺陷问题,不能将 Cr,W 等 Co 合金元素 按化学反应的比率加入,造成整体上的 Co 粉剩余。

图 7 是搭接率为 20%~25%时涂层硬度压痕 照片。在涂层的搭接处压痕较主体能量区域要大, 但二者从涂层最外部向基体呈明显硬度梯度降低趋 势。由于受到多次搭接后铜扩散的影响,涂层较薄, 通过硬度压痕的分布及对其数值的测量可知在涂层 各个部位的硬度值。结果显示在各道次中的主体能 量区硬度较高,而在搭接处硬度小。搭接涂层平均 硬度为 300HV,可见在本实验条件下,优化了脉冲 激光制备的工艺参数,电流175 A,脉宽3 ms,频率 15 Hz,扫描速度4.0 mm/s,搭接率为 20%~25%。 该涂层为梯度涂层的进一步研究打下了基础。



- 图 7 搭接率为 20%~25%时涂层硬度压痕照片 Fig. 7 Hardness impress picture of the sample with 20%~30% overlapping rate
- 4 结 论

在优化后的激光制备工艺参数电流强度 175 A,频率15 Hz,脉宽3 ms,扫描速度4.0 mm/s, 搭接率 20%~25%条件下,利用含有一定量纳米铝 粉的钴基合金粉末作为涂层原材料,在 Cu-Cr 合金 表面利用激光原位反应搭接制备出了陶瓷相颗粒增 强钴基合金涂层。Co 基合金涂层和基体形成了界 面的冶金结合。涂层中原位生成了陶瓷相颗粒,最 大颗粒的粒径在3 μm左右,多数为细小且呈弥散分 布的近似球形颗粒,起到了增强基体的作用。在界 面和过渡区没有出现陶瓷相颗粒,有利于提高涂层 和基体的结合强度。Co 基合金的主要结晶方式是 以原位生成的陶瓷相为中心,带动周围 Co 基合金 液体结晶,反过来结晶后的合金对陶瓷相进行包裹, 控制了陶瓷相的聚合,并使其弥散分布、颗粒细小 化。脉冲激光搭接率的大小,对钴基合金涂层的组 织结构具有重要影响,铜合金表面涂层的平均显微 硬度由铜合金基体表面的 94 HV 增到了 300 HV。

#### 参考文献

1 Ma Guangyu, Li Hong, Liu Yimin. Development of highquality crystal implement copperplate of continuous casting machinery [J]. Journal of Anshan Institute of Iron and Steel Technology, 2001, 24(1):21~24

马光宇,李 红,刘益民.高性能连铸机结晶器铜板的研制[J]. 鞍山钢铁学院学报,2001,**24**(1):21~24

- 2 Ma Zhibin, Wang Jianhua, Wu Qinchong et al.. Preparation of flat adherent diamond films on thin copper substrates using a nickel interlayer [J]. Surface and Coatings Technology, 2002, 155(1):96~101
- 3 Alejandro Sanz. Tribological behavior of coatings for continuous casting of steel [J]. Surface and Coatings Technology, 2001, (146-147):55~64
- 4 Zeng Xiaoyan, Wu Yiping. Surface Engineering [M]. Beijing: Mechanical Industrial Press, 2001. 122, 64~67
  曾晓雁,吴懿平.表面工程学[M].北京:机械工业出版社, 2001. 122,64~67
- 5 T. M. Yue, Q. W. Hu, Z. Mei *et al.*. Laser cladding of stainless steel on magnesium ZK60/SiC composite [J]. *Materials Letters*, 2001, 47(3):165~170
- 6 L. Shepeleva, B. Medres, W. D. Kapla et al., Laser cladding of turbine blades [J]. Surface and Coatings Technology, 2000, 125(1-3):45~48
- 7 Wang Wenli, Chao Mingju, Wang Dongsheng et al.. Investigation on in-situ synthesis of TaC particulate reinforced Ni-based composite coatings by laser cladding [J]. Chinese J. Lasers, 2007, 34(2):277~282 王文丽,晁明举,王东升等. 原位生成 TaC 颗粒增强镍基激光 熔覆层[J]. 中国激光, 2007,34(2):277~282
- 8 Sun Fujuan, Liu Hongjun, Hu Fangyou. Effect of laser surface remelting on performance of LY12CZ[J]. Chinese J. Lasers, 2007, 34(8):1159~1162
  孙福娟,刘洪军,胡芳友.激光表面重熔对 LY12CZ 性能的影响 [J]. 中国激光, 2007, 34(8):1159~1162
- 9 Fang Liu, Changsheng Liu, Suiyuan Chen et al.. Pulsed Nd: YAG laser post-treatment Ni-based crack-free coating on copper substrate and its wear properties [J]. Surface and Coatings Technology, 2007, 201:6332~6337
- 10 Fang Liu, Changsheng Liu, Xingqi Tao et al.. Laser cladding of Ni-based alloy on copper substrate [J]. Journal of University of Science and Technology Beijing, 2006, 13(4): 329~334
- 11 Chen Suiyuan, Liu Daliang, Liu Changsheng et al.. Preparation of Ni-based alloy coating on Cu-alloy surface through laserinduced reaction in-situ [J]. Journal Northeastern University (Natural Science), 2007, 28(8):1136~1139 陈岁元,刘大亮,刘常升等. 铜合金表面激光诱导原位反应制 备 Ni 基合金涂层研究[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2007, 28(8):1136~1139
- 12 Liu Fang, Liu Changsheng, Chen Suiyuan *et al.*. Studies of W<sub>2</sub>C in-situ reinforced Ni-based coating prepared by laser cladding on copper substrate [J]. *Chinese Journal Materials Research*, 2007, **21**(5):496~499 刘 芳,刘常升,陈岁元 等. 铜合金表面激光原位自生 W<sub>2</sub>C 增

强镍基涂层[J]. 材料研究学报, 2007, **21**(5):496~499